Patent Publication of Application No. 50-53228

Patent Application No. 48-102645

Date of Filing: September 13, 1973

Claim

Precipitation hardening type strengthened copper alloy comprising: Ti 0.5 to 6.0 wt %, Ni 0.5 to 8.0 wt %, Al 0.2 to 10.0 wt %, and balance of Cu.



特許庁長官

発明の名称

発明者

果长松市中农町7番

特許出願人

网络纸纸市中识町 1 0 香 1

(郵便番号 100) 代理人

東京都千代田区丸の内三丁目 2番3号 [電話東京(211)2821大代表]

段. In the 15 (13 h

析出碳化型強力網合金

特許請求の範囲

発明の名称

TiO.5~6.0 重量%、NiO.5~8.0 重量%、 Al0.2 ~ 10.0重量が、機部は実質的に何である ことを特徴とする析出硬化型強力網合金。

発明の詳細な説明

本発明は析出硬化型強力調合金に関する。

Cu - Ti合金はBs - Cu合金につぐ改力導電性 . 合命として広範囲に使用されている。チョンはペ リウムよりも低価な金属であり、しかもCu - Ti 合金のテタン含量を変化させることによつて積々 の広範な特性が得られるので Cu - Ti合金は有用 な合金である。

しかし Cu - Ti合金は析出硬化型合金であるた め高温にかける俗体化処理が必要であり、このた め結晶粒が祖大化しやすく過度の曲げ加工をする と肌党れが生ずる。

BEST AVAILABLE COPY

① 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 50-53228

昭 50. (1975) 5.12 43公開日

20特顧昭 48 - 102645

22出願日 昭46 (1973) 9 /3

審査請求 未請求

(全2頁)

庁内整理番号

2116 42 6547 42

120日本分類

10 L15 10 S113 51) Int. C12

C22C 9/06

又変色が生じやすいという欠点があつた。

本希明はかかる欠点のない新規な析出硬化型合 金を提供するととを目的とする。

本発明の目的は Tio.5 ~ 0.6 定量が、 Ni O.5 ~ 8.0重量 % 、 Al 0.2 ~ 10.0 重量 % 、 幾部 Cu より成る析出硬化型強力合金によつて達成せられ

かかる有効成分を有する本発明の析出硬化型強 力合令は従来のCu - Ti合金に比して、合金の結 **聶粒が微細であるため、パネ性、曲げ加工性、及** び耐食性の点において優れている。

空犯压

本発明を更に辩しく述べれば、本発明の合金は 有効成分の微妙なパランスによつて形成された合 金であつて、上記のような有効成分の含意を限定 することによつて、良奸なCu ー Ji合金を得るこ とができるものである。

即ち、本発明の合金によれば、テタン合量は0.5 メ~6.0 東貴乡でなければならない。なんとなれ は、本発明の合金はかかるチタンを上記含量で含 むことにより高い時効硬化性を示すからである。

BEST AVAILABLE COPY

テタン含量が 0.5 %以下であれば時効硬化せず。 又 6 %以上であれば無間加工性が悪くなり製造で きなくなる。

ニッケルは本発明の今令の結晶粒を微細化するため、また耐食性を向上させるために 0.5% ~ 8 メの範囲内で添加される。

ニッケル含量が 0.5 米以下であると合金の結晶 粒を鬱細化することができず、また合金の耐食性 を向上することができないからである。ニッケル 含量が 8.0 米以上であれば、時効硬化性が懸くな る。

アルミニウムは耐食性と、より良好な時効硬化性を得るため 0.2% ~ 10.0%の範囲内で添加される。

これはアルミニウム含量が 0.2 %以下であると 合金の耐食性を向上させず、また 10.0 %以上で あれば、時効硬化性を悪化させるからである。

本発明の合金において残部は実質的に領である。 かかる有効成分を含有する本発明の合金は従来 のCu - Ti合金に比して高いパネ性を示するので 特開 昭50-53228 (2)

ある。

以下、本発明を従来の Ck - Ti合会との対比に おいて、実施例によつて説明する。かかる実施例 による本発明の合金は本発明の一般様をなすもの であり、本発明の範囲内で任策に変更可能である。 実施例

下配の現1に列挙した本発明の合金は次のよう な方法で製造されたものである。

まず真空誘導炉中に電影網、スポンデテタン、 電解ニッケル、アルミニウムをそれぞれ表1の含量となるように接入し、耐寒する。これによつて 形成した鶴塊を適当な態度で均質化処理し、熱間 圧延する。その後、郵体化処理及び冷間圧延をく りかえし、所望の形状に仕上げる。

かかるどとく、製造された合金は下配の表1の 如き特性を示した。

表1 において、合金2、4 は本第明の合金であり、合金1、3 は従来のCu-Ti合金である。

赛 1

	成 分(食量が)			ł			
	Ti	Ni	Al	抗银力 〔ks∕km²〕		ピツカース 値 度	Kb恒 [kg/m²]
1	1.5	-	_	74	15	234	62
2	1.5	1.5	3.0	83	12	261	71
3	3	-		93	11	306	78
4	3	2.0	3.0	101	8	328	85

上記 1 より 明かな 如く本 発明の合金は従来の Cu-Ti合金に 比して 良好な 特性を示した。

出願人代明人 務 股 海

添附書類の目録

(3) 委任状

1 通

前距以外の発明者、特許出願人または代理人

発明者

代 理 人 (郵便番号 100) 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号

^{東京都千代田区九の内三丁日2番3号} 3202 弁理士 佐

所

5707 同 小野等 a

阿